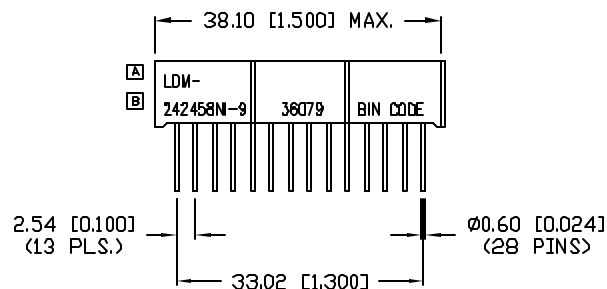
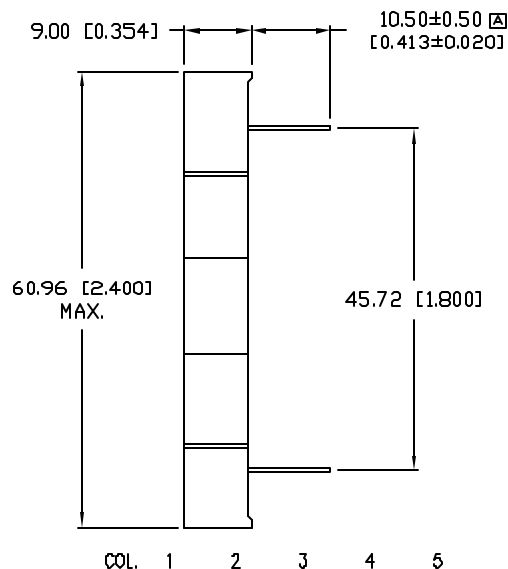
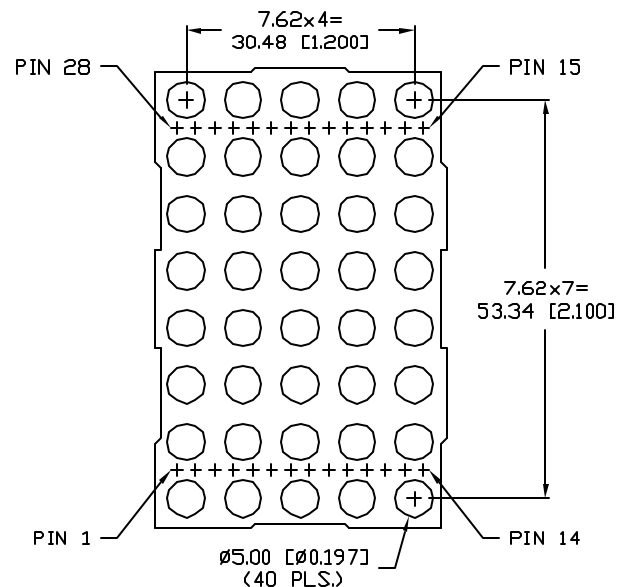


UNCONTROLLED DOCUMENT



NOTES:

1. PARTS TO BE SUPPLIED WITH LUMEX PART NUMBER AND BIN CODE.
2. PARTS TO BE SUPPLIED WITH CUSTOMER PART NUMBER 36079.
3. PARTS TO SUPPLIED IN TUBES WITH TUBES CONTAINING THE SAME BRIGHTNESS BIN CODES.

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN=+0.00 DECIMAL PRECISION MAX.=+0.00 DECIMAL PRECISION

PART NUMBER
LDM-242458NI-9REV.
C

A	E.C.N. #10573.	12.14.99
B	E.C.N. #10BRDR & 10903.	9.05.02
C	E.C.N. #10963.	3.7.03

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS T_A=25°C I_f=10mA

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		635 (RED)		nm	
	567 (G)		576 (G)	nm	
FORWARD VOLTAGE (R/G)		2.0/2.2	2.5/2.6	V _f	
REVERSE VOLTAGE	5.0			V _r	I _r =100μA
AXIAL INTENSITY (R)	10,400		22,800	μcd	I _f =10mA
EMITTED COLOR:	RED/GREEN				
FACE COLOR:	GRAY				
SEGMENT COLOR:	MILKY WHITE DIFFUSED				

RED BIN CODE	P	R	S
RANGE (μcd)	10,400~ 13,499	13,500~ 17,499	17,500~ 22,799

GREEN BIN CODE	31	33	35	37	39
RANGE (nm)	567~ 568	569~ 570	571~ 572	573~ 574	575~ 576

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER CHIP

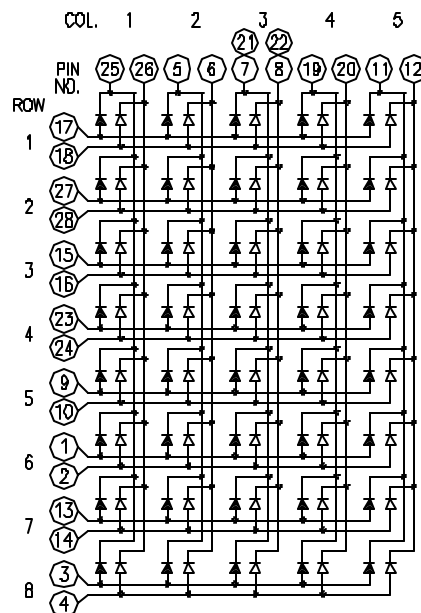
PARAMETER	COLORS	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*		150	mA
STEADY CURRENT (R/G)		30/25	mA
POWER DISSIPATION		105	mW
DERATE FROM 25°C		-1.2	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP.		-20 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.		+260	°C
2.0mm FROM BODY			3 SEC. MAX

* t<10μS

RED CHIPS

GREEN CHIPS

COLUMN CATHODE



UNCONTROLLED DOCUMENT

REV.

C

PART NUMBER

LDM-242458NI-9

2.4" TALL, 5 x 8 DOT MATRIX DISPLAY, COLUMN CATHODE,
635nm RED AND 565nm GREEN CHIPS,
GRAY FACE, MILKY WHITE SEGMENTS.

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
US WEB: www.lumex.com
TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY:

GB

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 9.05.02

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9